

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/genesis-silicon-851-p-23373.html>

Genesis Silicon 851



Cena brutto	27 zł
Cena netto	22 zł
Cena poprzednia	32 zł
Kod producenta	NTG-1615
Kod EAN	5901969425864

Opis produktu

Genesis Silicon 851

Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: -
- Pojemność: **0.2 ml**
- Producent: **Genesis**
- Przewodność cieplna: **13.4 W/mK**
- Rodzaj produktu: **pasta termoprzewodząca**
- Waga: **0.5 g**
- Nazwa producenta / importera: **GenesisImpakt S.A.Stanisława Lema 1662-050 MosinaPolskaEmail: product@impakt.com.pl**

Pasta termoprzewodząca Genesis Silicon 851 to specjalistyczny produkt stworzony z myślą o efektywnym odprowadzaniu ciepła z podzespołów komputerowych. Dzięki zaawansowanej formule na bazie krzemu, zapewnia skuteczny transfer ciepły między procesorem a radiatorem. Produkt występuje w poręcznym opakowaniu zawierającym 0.2 ml substancji, co wystarcza na pojedynczą aplikację.

Wysoka przewodność cieplna

Genesis Silicon 851 charakteryzuje się współczynnikiem przewodności cieplnej na poziomie 13.4 W/mK. Ta wartość sprawia, że pasta skutecznie odprowadza ciepło z powierzchni procesora do radiatora chłodzenia. Właściwości termiczne pasty pozwalają na utrzymanie optymalnej temperatury pracy podzespołów podczas intensywnego użytkowania. Formuła pasty została opracowana z naciskiem na maksymalną efektywność transferu ciepłego.

Precyzyjna aplikacja

Pasta Genesis Silicon 851 ma konsystencję ułatwiającą równomierne rozprowadzenie na powierzchni procesora. Opakowanie o pojemności 0.2 ml pozwala na precyzyjne dozowanie odpowiedniej ilości substancji. Niewielka waga produktu wynosząca 0.5 g sprawia, że pasta jest łatwa w aplikacji i nie spływa z powierzchni. Właściwości fizyczne pasty umożliwiają dokładne pokrycie całej powierzchni odprowadzającej ciepło.

Genesis Silicon 851